



2025 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1 - 1
ニデックパーク C 棟

「PCIM Asia Shanghai 2025」への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 9 月 24 日（水）～9 月 26 日（金）に上海新国際博覧中心で開催される「PCIM Asia Shanghai 2025」に出展いたします。



本展示会は、パワーエレクトロニクス業界を代表する国際的な展示会で、最新の技術やトレンドが一堂に会し、市場の最新動向を掴むプラットフォームとなっています。また、パワー半導体のみならずパッケージングやシステム、アプリケーションに至るまですべてのバリューチェーンを網羅したイベントとなっています。

当社は IGBT/SiC などのパワー半導体に関連する最先端の検査技術および検査装置を紹介いたします。当日は IGBT/SiC/GaN パワーモジュール検査装置である NATS シリーズの実機デモを実施するほか、マルチテスターなど、多種多様なパワー半導体検査ソリューションを提案いたします。是非とも当社ブースへお越しください。

〈出展概要〉

- ・会期：2025 年 9 月 24 日（水）～9 月 26 日（金）
- ・会場：上海新国際博覧中心
- ・ブース：B46
- ・公式サイト：pcimasia-shanghai.cn.messefrankfurt.com

〈主な展示内容〉

- ・IGBT/SiC 半導体パワーモジュール信頼性検査装置「NATS シリーズ」
- ・AC/DC コンデンサ測定用マルチテスター「R-700 シリーズ」